

# INTERNATIONAL STANDARD

# NORME INTERNATIONALE

AMENDMENT 2  
AMENDEMENT 2

Winding wires – Test methods –  
Part 2: Determination of dimensions

Fils de bobinage – Méthodes d'essai –  
Partie 2: Détermination des dimensions

STANDARD PREVIEW  
(standards.iteh.ai)  
IEC 60851-2:2009/AMD2:2019  
<https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/3f58b709-fd0c-4196-bf0b-1607311077c6/iec-60851-2-2009-amd2-2019>





## THIS PUBLICATION IS COPYRIGHT PROTECTED

Copyright © 2019 IEC, Geneva, Switzerland

All rights reserved. Unless otherwise specified, no part of this publication may be reproduced or utilized in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying and microfilm, without permission in writing from either IEC or IEC's member National Committee in the country of the requester. If you have any questions about IEC copyright or have an enquiry about obtaining additional rights to this publication, please contact the address below or your local IEC member National Committee for further information.

Droits de reproduction réservés. Sauf indication contraire, aucune partie de cette publication ne peut être reproduite ni utilisée sous quelque forme que ce soit et par aucun procédé, électronique ou mécanique, y compris la photocopie et les microfilms, sans l'accord écrit de l'IEC ou du Comité national de l'IEC du pays du demandeur. Si vous avez des questions sur le copyright de l'IEC ou si vous désirez obtenir des droits supplémentaires sur cette publication, utilisez les coordonnées ci-après ou contactez le Comité national de l'IEC de votre pays de résidence.

IEC Central Office  
3, rue de Varembe  
CH-1211 Geneva 20  
Switzerland

Tel.: +41 22 919 02 11  
[info@iec.ch](mailto:info@iec.ch)  
[www.iec.ch](http://www.iec.ch)

### About the IEC

The International Electrotechnical Commission (IEC) is the leading global organization that prepares and publishes International Standards for all electrical, electronic and related technologies.

### About IEC publications

The technical content of IEC publications is kept under constant review by the IEC. Please make sure that you have the latest edition, a corrigendum or an amendment might have been published.

#### IEC publications search - [webstore.iec.ch/advsearchform](http://webstore.iec.ch/advsearchform)

The advanced search enables to find IEC publications by a variety of criteria (reference number, text, technical committee,...). It also gives information on projects, replaced and withdrawn publications.

#### IEC Just Published - [webstore.iec.ch/justpublished](http://webstore.iec.ch/justpublished)

Stay up to date on all new IEC publications. Just Published details all new publications released. Available online and once a month by email.

#### IEC Customer Service Centre - [webstore.iec.ch/csc](http://webstore.iec.ch/csc)

If you wish to give us your feedback on this publication or need further assistance, please contact the Customer Service Centre: [sales@iec.ch](mailto:sales@iec.ch).

#### Electropedia - [www.electropedia.org](http://www.electropedia.org)

The world's leading online dictionary on electrotechnology, containing more than 22,000 terminological entries in English and French, with equivalent terms in 16 additional languages. Also known as the International Electrotechnical Vocabulary (IEV) online.

#### IEC Glossary - [std.iec.ch/glossary](http://std.iec.ch/glossary)

67,000 electrotechnical terminology entries in English and French extracted from the Terms and Definitions clause of IEC publications issued since 2002. Some entries have been collected from earlier publications of IEC TC 37, 77, 86 and CISPR.

### A propos de l'IEC

La Commission Electrotechnique Internationale (IEC) est la première organisation mondiale qui élabore et publie des Normes internationales pour tout ce qui a trait à l'électricité, à l'électronique et aux technologies apparentées.

### A propos des publications IEC

Le contenu technique des publications IEC est constamment revu. Veuillez vous assurer que vous possédez l'édition la plus récente, un corrigendum ou amendement peut avoir été publié.

#### Recherche de publications IEC -

##### [webstore.iec.ch/advsearchform](http://webstore.iec.ch/advsearchform)

La recherche avancée permet de trouver des publications IEC en utilisant différents critères (numéro de référence, texte, comité d'études,...). Elle donne aussi des informations sur les projets et les publications remplacées ou retirées.

#### IEC Just Published - [webstore.iec.ch/justpublished](http://webstore.iec.ch/justpublished)

Restez informé sur les nouvelles publications IEC. Just Published détaille les nouvelles publications parues. Disponible en ligne et une fois par mois par email.

#### Service Clients - [webstore.iec.ch/csc](http://webstore.iec.ch/csc)

Si vous désirez nous donner des commentaires sur cette publication ou si vous avez des questions contactez-nous: [sales@iec.ch](mailto:sales@iec.ch).

#### Electropedia - [www.electropedia.org](http://www.electropedia.org)

Le premier dictionnaire d'électrotechnologie en ligne au monde, avec plus de 22 000 articles terminologiques en anglais et en français, ainsi que les termes équivalents dans 16 langues additionnelles. Egalement appelé Vocabulaire Electrotechnique International (IEV) en ligne.

#### Glossaire IEC - [std.iec.ch/glossary](http://std.iec.ch/glossary)

67 000 entrées terminologiques électrotechniques, en anglais et en français, extraites des articles Termes et Définitions des publications IEC parues depuis 2002. Plus certaines entrées antérieures extraites des publications des CE 37, 77, 86 et CISPR de l'IEC.



# INTERNATIONAL STANDARD

# NORME INTERNATIONALE

AMENDMENT 2  
AMENDEMENT 2

**Winding wires – Test methods –  
Part 2: Determination of dimensions**

**Fils de bobinage – Méthodes d'essai –  
Partie 2: Détermination des dimensions**

INTERNATIONAL  
ELECTROTECHNICAL  
COMMISSION

COMMISSION  
ELECTROTECHNIQUE  
INTERNATIONALE

ICS 29.060.10

ISBN 978-2-8322-6974-9

**Warning! Make sure that you obtained this publication from an authorized distributor.  
Attention! Veuillez vous assurer que vous avez obtenu cette publication via un distributeur agréé.**

## FOREWORD

This amendment has been prepared by IEC technical committee 55: Winding wires.

The text of this amendment is based on the following documents:

CDV	Report on voting
55/1681/CDV	55/1737/RVC

Full information on the voting for the approval of this amendment can be found in the report on voting indicated in the above table.

The committee has decided that the contents of this amendment and the base publication will remain unchanged until the stability date indicated on the IEC website under "<http://webstore.iec.ch>" in the data related to the specific publication. At this date, the publication will be

- reconfirmed,
- withdrawn,
- replaced by a revised edition, or
- amended.

## iTeh STANDARD PREVIEW (standards.iteh.ai)

[IEC 60851-2:2009/AMD2:2019](https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/3f58b709-fd0c-4196-bf0b-1607311077c6/iec-60851-2-2009-amd2-2019)

<https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/3f58b709-fd0c-4196-bf0b-1607311077c6/iec-60851-2-2009-amd2-2019>

*Add, after 3.2.6, the following new subclause:*

### **3.2.7 Increase in dimensions due to the bonding layer of enamelled rectangular wire**

The increase in dimensions due to the bonding layer is the difference of the overall width or the overall thickness, respectively, with and without the bonding layer.

The overall width or the overall thickness, respectively, of the wire shall be measured according to 3.2.5.2. After removal of the bonding layer by means of a solvent or any other suitable agent or by any other method which does not damage the underlying coating, the measurement shall be repeated. The difference of the two mean values shall be reported as the increase in dimension due to the bonding layer.

**iTeh STANDARD PREVIEW**  
**(standards.iteh.ai)**

[IEC 60851-2:2009/AMD2:2019](https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/3f58b709-fd0c-4196-bf0b-1607311077c6/iec-60851-2-2009-amd2-2019)

<https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/3f58b709-fd0c-4196-bf0b-1607311077c6/iec-60851-2-2009-amd2-2019>

## AVANT-PROPOS

Le présent amendement a été établi par le comité d'études 55 de l'IEC: Fils de bobinage.

Le texte de cet amendement est issu des documents suivants:

CDV	Rapport de vote
55/1681/CDV	55/1737/RVC

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant abouti à l'approbation de cet amendement.

Le comité a décidé que le contenu de cet amendement et de la publication de base ne sera pas modifié avant la date de stabilité indiquée sur le site web de l'IEC sous "http://webstore.iec.ch" dans les données relatives à la publication recherchée. A cette date, la publication sera

### reconduite,

- supprimée,
- remplacée par une édition révisée, ou
- amendée.

## iTeh STANDARD PREVIEW (standards.iteh.ai)

Ajouter, après 3.2.6, le nouveau ~~paragraphe~~ paragraphe suivant.

<https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/3f58b709-fd0c-4196-bf0b-169734-977c/din-60851-2-2009-amd2-2019>

### 3.2.7 Accroissement de dimensions dû à la couche adhérente d'un fil émaillé de section rectangulaire

L'accroissement de dimensions dû à la couche adhérente correspond à la différence de largeur hors tout ou d'épaisseur hors tout respectivement, avec et sans la couche adhérente.

La largeur hors tout ou l'épaisseur hors tout du fil doit être mesurée selon 3.2.5.2. Après élimination de la couche adhérente à l'aide de solvant ou d'un autre produit approprié ou encore de toute autre méthode qui n'altère pas la sous-couche, la mesure doit être répétée. La différence entre les deux valeurs moyennes doit être notée comme l'accroissement de dimensions dû à la couche adhérente.

**iTeh STANDARD PREVIEW**  
**(standards.iteh.ai)**

[IEC 60851-2:2009/AMD2:2019](https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/3f58b709-fd0c-4196-bf0b-1607311077c6/iec-60851-2-2009-amd2-2019)

<https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/3f58b709-fd0c-4196-bf0b-1607311077c6/iec-60851-2-2009-amd2-2019>

INTERNATIONAL  
ELECTROTECHNICAL  
COMMISSION

ITU STANDARD PREVIEW  
(standards.iteh.ai)

3, rue de Varembé  
PO Box 131  
CH-1211 Geneva 20  
Switzerland

<https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/3f58b709-fd0c-4196-bf0b-1607311077c6/iec-60851-2-2009-amd2-2019>  
[IEC 60851-2:2009/AMD2:2019](https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/3f58b709-fd0c-4196-bf0b-1607311077c6/iec-60851-2-2009-amd2-2019)

Tel: + 41 22 919 02 11  
Fax: + 41 22 919 03 00  
[info@iec.ch](mailto:info@iec.ch)  
[www.iec.ch](http://www.iec.ch)